

Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Semiconductora

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**

Cambio de profundidad de corte fácil
ON/Off posición
Posicionamiento fácil con las herramientas adecuadas

Capacidad
Diámetro 14 - 58 mm
Características

Largo	70 mm
Ancho	20 mm
Alto	30 mm
Peso fuera de la caja	0,1 Kg
Embalaje	Sin

Estilete de incisión para capa semiconductora con chaflán

UTILIZACIÓN

El estilete SRC permite de quitar la capa semiconductora haciendo una incisión a dentro de esa capa sin dañar el aislamiento por debajo.

Cortando el estilete hace un chaflán de transición entre la capa semiconductora et el aislamiento.

Debe ser utilizado con las herramientas siguientes: MF1+/25, MF3/40, MF3/60

**Piezas de recambio**

LS-C - Navaja por el marcado de la semiconductora con el Chaflán

Herramientas complementarias

C-SR - Llave de montaje y desmontaje de la navaja para la semiconductora

DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

MF3/40 - Herramienta multifuncional para cubierta, semiconductor pelable y aislamiento

MF3/60 - Herramienta multifuncional para cubierta, semiconductor pelable y aislamiento

Referencia	Diámetro	Dimensiones			Embalaje
		Largo	Ancho	Alto	
SRC	14 - 58 mm	70 mm	20 mm	30 mm	sin